

低圧型コールドスプレー装置

低圧コールドスプレー装置







幅広い設定

- ①圧縮空気1MPaまで使用可能
- ②設定温度500℃を1℃刻みで調整可能 (PID調整機能付き)

持ち運び便利な形状

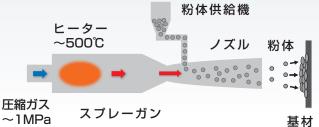
- ①スプレーガン、及び粉体供給機の収納が簡単
- ②ガスホース、電気配線類の取外し可能な コネクタタイプ

粉体を超音速まで加速させ、固相のまま成膜する技術

■特 長

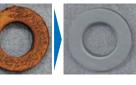
容易な厚膜:数十µm~数mmの成膜可能

高い緻密性:外部からのガス/水の侵入を防止



用途例

防錆処理





セラミックスのメタライズ



金属の埋込処理







装置仕様/使用例

仕 様	
電源	単相 200V 16A
作動ガス	圧縮空気(※ドライエア)
作動ガス圧力	最大1.0MPa
作動ガス温度	最大500℃ ※1℃step 調整可
粉体供給量	10.0~60.0g/min.(6段調整) ※アルミナ粉体例
寸法	・粉 体 供 給 機:Φ69×L240mm ・ス プ レ ー ガ ン:Φ64×L450mm ※ハンドル部除く ・本体コントローラ:W440×D250×H400mm
重量	・粉 体 供 給 機:0.6kg ・ス プ レ ー ガ ン:1.5kg ・本体コントローラ:10.0kg

使用例







